2026年12月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年11月11日

上 場 会 社 名	株式会社ＳＵＭＣＯ	上場取引所	東
コ ー ド 番 号	3436	URL	https://www.sumcosi.com/
代　　表　　者	（役職名） 代表取締役　社長	（氏名）	龍田 次郎
問合せ先責任者	（役職名） 広報・IR室長	（氏名）	小森 隆行　（TEL）03-5444-3915
配当支払開始予定日	―		

決算補足説明資料作成の有無　　：有
決算説明会開催の有無　　：有　（　機関投資家・証券アナリスト向け　）

（百万円未満切捨て）

１．2026年12月期第３四半期の連結業績（2026年１月１日～2026年９月30日）

（１）連結経営成績(累計)

（%表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年12月期第３四半期	332,524	9.2	△4,397	―	△9,886	―	△7,422	―
2025年12月期第３四半期	304,436	2.6	5,869	△80.4	2,175	△91.6	△995	―

（注）包括利益　2026年12月期第３四半期　△6,997百万円（　　－%）　2025年12月期第３四半期　△1,707百万円（　　－%）

	１株当たり四半期純利益	潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2026年12月期第３四半期	△21.22	―
2025年12月期第３四半期	△2.85	―

（２）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年12月期第３四半期	924,311	565,506	61.2
2025年12月期	1,127,966	647,785	51.3

（参考）自己資本　2026年12月期第３四半期　565,506百万円　　2025年12月期　578,379百万円

（注）当社の連結子会社であるSUMCO TECHXIV株式会社(以下、「STC」という。)が同じく当社の連結子会社であるFORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION(以下、「FST」という。)の株式を一部売却し持分比率が低下したこと等により、2026年９月30日付でFSTを連結の範囲から除外し持分法適用の範囲に含めております。これに伴い、当第３四半期連結累計期間における四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書には同期間にかかるFST業績が含まれる一方、当第３四半期連結会計期間末における四半期連結貸借対照表からは同社の資産及び負債がすべて消去され、FSTの純資産持分が投資勘定として計上されております。

２．配当の状況

	年間配当金				
	第１四半期末	第２四半期末	第３四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年12月期	―	10.00	―	10.00	20.00
2026年12月期	―	10.00	―		
2026年12月期(予想)				10.00	20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：有

３．2026年12月期の連結業績予想（2026年１月１日～2026年12月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		１株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	439,500	7.3	△3,300	―	△5,300	―	△3,400	―	△9.72

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：有

（注）当社は、翌四半期累計期間の業績予想を開示する方針としております。詳細は添付資料３ページの「１．経営成績等の概況（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。なお、当社の連結子会社であるSTCが同じく当社の連結子会社であるFSTの株式を一部売却し持分比率が低下したこと等により、2026年９月30日付でFSTを連結の範囲から除外し持分法適用の範囲に含めております。これに伴い、2026年12月期第４四半期連結会計期間以降の連結業績予想における連結売上高及び連結営業利益にFSTの売上高及び営業利益は含まれておりません。

※　注記事項

（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更　　：有

新規　一社（社名）　　、除外　１社（社名）　FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION

（注）詳細は、添付資料の「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項」のうち、８ページの「（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）」、８ページの「（四半期連結損益計算書関係）」及び９ページの「（企業結合等関係）」をご覧ください。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用　　：無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①　会計基準等の改正に伴う会計方針の変更　　：無

②　①以外の会計方針の変更　　：無

③　会計上の見積りの変更　　：無

④　修正再表示　　：無

（４）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む）	2026年12月期３Ｑ	350,175,139株	2025年12月期	350,175,139株
②　期末自己株式数	2026年12月期３Ｑ	442,885株	2025年12月期	462,718株
③　期中平均株式数（四半期累計）	2026年12月期３Ｑ	349,723,208株	2025年12月期３Ｑ	349,710,379株

※　添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー　：無

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、当社の連結子会社であるSTCが同じく当社の連結子会社であるFSTの株式を一部売却し持分比率が低下したこと等により、2026年９月30日付でFSTを連結の範囲から除外し持分法適用の範囲に含めております。これに伴い、2026年12月期第４四半期連結会計期間以降の連結業績予想における連結売上高及び連結営業利益にFSTの売上高及び営業利益は含まれておりません。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料３ページの「１．経営成績等の概況（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）

当社は、2026年11月11日に機関投資家・証券アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料につきましては、開催前に当社ウェブサイトに掲載する予定です。

（公認会計士又は監査法人によるレビュー）

当社は、監査法人による任意の期中レビュー完了後の2026年11月12日に、期中レビュー報告書等を添付した第３四半期決算短信を開示する予定です。その際に、本日開示の決算短信においてFSTからの決算公表前であることから一部非開示としております「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（企業結合等関係）」における、FSTに関連する数値の開示を予定しております。

○添付資料の目次

１．経営成績等の概況 ……2
（１）当四半期の経営成績の概況 ……2
（２）当四半期の財政状態の概況 ……2
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……3
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……4
（１）四半期連結貸借対照表 ……4
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……6
（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……8
（四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項） ……8
（継続企業の前提に関する注記） ……8
（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更） ……8
（四半期連結損益計算書関係） ……8
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……8
（企業結合等関係） ……9
（セグメント情報等の注記） ……10
（キャッシュ・フロー計算書に関する注記） ……10

１．経営成績等の概況

（１）当四半期の経営成績の概況

当第3四半期連結会計期間における半導体市場は、AI関連の需要が引き続き好調に推移いたしました。データセンター向けの需要は、ロジックとメモリーに加え、パワーデバイスなどへも広がり、市場全体の牽引役となりました。

300㎜シリコンウェーハにつきましては、AI・データセンター用の先端ロジックおよびメモリー向けを中心に強い需要が継続し、出荷量は大幅に増加いたしました。200㎜以下につきましても、AIに関連したパワーデバイス向けなどの需要増加が顕著になりました。

このような環境のもと、当社グループでは、顧客の高精度化要求や製品の差別化に対応した技術開発により、先端品の高シェア維持に努めてまいりました。さらに、AIを活用した生産性向上などコスト競争力の強化を推進してまいりました。200㎜以下につきましては、生産体制の見直しを進めており、引き続き効率化と収益改善に取り組んでおります。

なお、当社の連結子会社であるSUMCO TECHXIV株式会社(以下、「STC」という。)が同じく当社の連結子会社であるFORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION（以下、「FST」という。)の株式を一部売却し持分比率が低下したこと等により、2026年９月30日付でFSTを連結の範囲から除外し持分法適用の範囲に含めております。これに伴い、当第３四半期連結累計期間における四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書には同期間にかかるFSTの業績が含まれております。一方、当第３四半期連結会計期間末における四半期連結貸借対照表からは同社の資産及び負債がすべて消去され、FSTの純資産持分が投資勘定として計上されております。

また、当第３四半期連結累計期間において、FSTの株式を一部売却したことから関係会社株式売却益13,671百万円を特別利益として計上しております。加えて、当社は2026年12月末をもってSTC宮崎工場におけるウェーハ生産の終了を決定しており、これに伴い特別損失3,778百万円を計上しております。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高332,524百万円、営業損失4,397百万円、経常損失9,886百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失7,422百万円となりました。

（２）当四半期の財政状態の概況

(資産)

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ203,655百万円減少し、924,311百万円となりました。投資有価証券が45,454百万円増加した一方で、有形固定資産が271,164百万円減少したことが主な要因であります。

(負債)

当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べ121,376百万円減少し、358,805百万円となりました。長期借入金が118,082百万円減少したことが主な要因であります。

(純資産)

当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ82,279百万円減少し、565,506百万円となりました。非支配株主持分が69,406百万円減少したこと、及び親会社株主に帰属する四半期純損失及び配当により利益剰余金が14,425百万円減少したことが主な要因であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年度第4四半期連結会計期間におけるシリコンウェーハ市場は、300㎜はAI関連の先端ロジックとメモリー向けの強い需要が続き、要求量に応えられない状況となりつつあります。200㎜以下につきましても、AI・データセンター向けが牽引し、現在の供給体制を上回る需要を想定しております。

当社グループでは、300㎜は高い成長が続く先端品需要への対応力をより強化すべく、製造設備の高度化を進めてまいります。200㎜以下につきましては、引き続き効率化と収益改善に努めてまいります。

また、地政学的リスクや各国の政策が市場環境へ与える影響、とりわけ半導体を搭載する最終製品需要や、電力・資材等の調達コストへの影響につきましても注視してまいります。

なお、当社グループが属する半導体業界は事業環境が短期間に大きく変化するという特徴があり、翌四半期累計期間の連結業績予想のみを開示する方針としております。

以上に基づき、2026年12月期の連結業績予想について、下記の通り開示いたします。

2026年12月期 連結業績予想(2026年１月１日～2026年12月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	１株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円　銭
前回発表予想(Ａ)	―	―	―	―	―
今回修正予想(Ｂ)	439,500	△3,300	△5,300	△3,400	△9.72
増減額(Ｂ－Ａ)	―	―	―	―	
増減率(%)	―	―	―	―	
(ご参考)前年実績(2025年12月期)	409,670	1,342	△3,886	△11,751	△33.60

（注１） 業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、当社の連結子会社であるSTCが同じく当社の連結子会社であるFSTの株式を一部売却し持分比率が低下したこと等により、2026年９月30日付でFSTを連結の範囲から除外し持分法適用の範囲に含めております。これに伴い、2026年12月期第４四半期連結会計期間以降の連結業績予想における連結売上高及び連結営業利益にFSTの売上高及び営業利益は含まれておりません。

（注２） 2026年12月期第４四半期(10月～12月)の為替前提は、１米ドル＝160円を前提としております。

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （2025年12月31日）	当第３四半期連結会計期間 （2026年９月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	67,296	95,739
受取手形、売掛金及び契約資産	89,994	79,876
有価証券	8,000	25,000
商品及び製品	26,166	25,359
仕掛品	32,011	29,507
原材料及び貯蔵品	192,466	187,715
その他	11,436	9,421
貸倒引当金	△12	△12
流動資産合計	427,359	452,606
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	198,044	141,061
機械装置及び運搬具（純額）	310,240	195,553
土地	22,881	18,325
建設仮勘定	123,432	31,803
その他（純額）	8,826	5,517
有形固定資産合計	663,425	392,260
無形固定資産		
その他	7,231	6,726
無形固定資産合計	7,231	6,726
投資その他の資産		
投資有価証券	2,912	48,367
長期前渡金	17,919	15,871
繰延税金資産	5,392	4,853
その他	4,023	3,922
貸倒引当金	△297	△298
投資その他の資産合計	29,950	72,716
固定資産合計	700,607	471,704
資産合計	1,127,966	924,311

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （2025年12月31日）	当第３四半期連結会計期間 （2026年９月30日）
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	32,126	37,667
短期借入金	41,253	56,536
リース債務	105	77
未払法人税等	3,417	8,666
賞与引当金	2,225	2,604
その他	53,952	30,200
流動負債合計	133,080	135,752
固定負債		
長期借入金	312,200	194,117
リース債務	150	80
株式報酬引当金	123	82
退職給付に係る負債	20,217	19,250
その他	14,409	9,521
固定負債合計	347,100	223,052
負債合計	480,181	358,805
純資産の部		
株主資本		
資本金	199,034	199,034
資本剰余金	86,161	88,471
利益剰余金	260,458	246,032
自己株式	△914	△875
株主資本合計	544,739	532,662
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	0	0
繰延ヘッジ損益	△942	－
土地再評価差額金	2,846	2,846
為替換算調整勘定	29,286	27,667
退職給付に係る調整累計額	2,448	2,329
その他の包括利益累計額合計	33,639	32,843
非支配株主持分	69,406	－
純資産合計	647,785	565,506
負債純資産合計	1,127,966	924,311

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

	前第３四半期連結累計期間 （自　2025年１月１日 至　2025年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2026年１月１日 至　2026年９月30日）
売上高	304,436	332,524
売上原価	257,686	296,300
売上総利益	46,750	36,224
販売費及び一般管理費	40,881	40,621
営業利益又は営業損失（△）	5,869	△4,397
営業外収益		
受取利息	1,284	1,192
受取配当金	32	49
助成金収入	757	4,460
その他	1,910	465
営業外収益合計	3,984	6,167
営業外費用		
支払利息	1,998	2,881
減価償却費	2,371	5,887
その他	3,308	2,887
営業外費用合計	7,678	11,656
経常利益又は経常損失（△）	2,175	△9,886
特別利益		
関係会社株式売却益	－	13,671
特別利益合計	－	13,671
特別損失		
事業構造改善費用	－	3,778
特別損失合計	－	3,778
税金等調整前四半期純利益	2,175	6
法人税等	2,349	6,994
四半期純損失（△）	△173	△6,988
非支配株主に帰属する四半期純利益	822	434
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△995	△7,422

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

	前第３四半期連結累計期間 （自　2025年１月１日 至　2025年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2026年１月１日 至　2026年９月30日）
四半期純損失（△）	△173	△6,988
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	0	0
繰延ヘッジ損益	1,220	942
土地再評価差額金	△39	－
為替換算調整勘定	△2,825	△841
退職給付に係る調整額	109	△110
その他の包括利益合計	△1,534	△9
四半期包括利益	△1,707	△6,997
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	△3,497	△6,725
非支配株主に係る四半期包括利益	1,789	△272

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項）

四半期連結財務諸表は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成しております。

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

１．連結の範囲の重要な変更

当第３四半期連結累計期間において、当社の連結子会社であるSTCが、同じく当社の連結子会社であるFSTの株式の一部を売却し持分比率が低下したこと等により、同社を連結の範囲から除外しております。

２．持分法適用の範囲の重要な変更

当第３四半期連結累計期間において、当社の連結子会社であるSTCが、同じく当社の連結子会社であるFSTの株式の一部を売却し持分比率が低下したこと等により、同社を連結の範囲から除外し持分法適用の範囲に含めております。

（四半期連結損益計算書関係）

１．特別利益の内容

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2025年１月１日　至　2025年９月30日）

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2026年１月１日　至　2026年９月30日）

関係会社株式売却益の内容について

2026年８月20日付で当社の連結子会社であるSTCが、当社の連結子会社であるFSTの株式の一部を売却したことに伴い、当第３四半期連結累計期間において、関係会社株式売却益13,671百万円を計上しております。

２．特別損失の内容

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2025年１月１日　至　2025年９月30日）

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2026年１月１日　至　2026年９月30日）

事業構造改善費用の内容について

当社は、200㎜以下の小径シリコンウェーハ生産体制再編により、2026年12月末をもって連結子会社であるSTC宮崎工場におけるウェーハ生産の終了を決定しております。これに伴い、当第３四半期連結累計期間において、希望退職の募集に係る割増退職金等3,133百万円、棚卸資産廃却損352百万円、撤去費用等292百万円を計上しております。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2025年１月１日　至　2025年９月30日）

当社は、2023年５月11日開催の取締役会決議に基づき「業績連動型株式報酬制度」を導入しております。当第３四半期連結累計期間において本制度に関連する信託から対象者に対して当社株式4,400株を交付した結果、自己株式が８百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が914百万円となっております。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　2026年１月１日　至　2026年９月30日)

当社は、2023年５月11日開催の取締役会決議に基づき「業績連動型株式報酬制度」を導入しております。当第３四半期連結累計期間において本制度に関連する信託から対象者に対して当社株式19,900株を交付した結果、自己株式が39百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が875百万円となっております。

(企業結合等関係)

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の譲渡

当社の連結子会社であるSTCは、STCが保有する、同じく当社の連結子会社であるFSTの株式の一部を売却し持分比率が低下したこと等により、FSTを連結の範囲から除外し持分法適用の範囲に含めております。

(1) 取引の概要

①子会社の名称及び事業の内容

子会社の名称：FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION

事業の内容：半導体用シリコンウェーハの製造・販売

②売却先名称

台湾証券市場

③株式譲渡日

2026年８月20日(みなし売却日 2026年９月30日)

④株式譲渡の背景と目的

FSTは現在、台湾での300㎜・200㎜ウェーハの生産・販売の拠点として重要な役割を担っております。一方でFSTは上場会社であること、また台湾の Formosa Plastics Group(以下、「台プラ」という。)との合弁会社であり、当社と台プラが対等の立場で事業に関与していく方向性である会社であることから、資本関係の在り方を検討してまいりました。その結果、当社グループが保有するFSTの株式の一部を売却し持分比率を下げること等で、連結子会社から持分法適用関連会社に異動することといたしました。

⑤法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

(2) 実施した会計処理の概要

「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号　平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成31年１月16日)に基づき、会計処理を行っております。

①移転損益の金額

関係会社株式売却益　13,671百万円

②移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

FSTは上場会社であり、提出日現在、同社からの決算公表前であることから、非開示としております。

③会計処理

当該譲渡株式の売却価額と連結上の帳簿価額との差額を関係会社株式売却益として特別利益に計上しております。

(3) 分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称

当社グループの事業は「高純度シリコン」のみの単一セグメントであります。

(4) 当第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

FSTは上場会社であり、提出日現在、同社からの決算公表前であることから、非開示としております。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　2025年１月１日　至　2025年９月30日)

当社グループの事業は「高純度シリコン」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　2026年１月１日　至　2026年９月30日)

当社グループの事業は「高純度シリコン」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 (自　2025年１月１日 至　2025年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2026年１月１日 至　2026年９月30日)
減価償却費	80,000百万円	99,271百万円